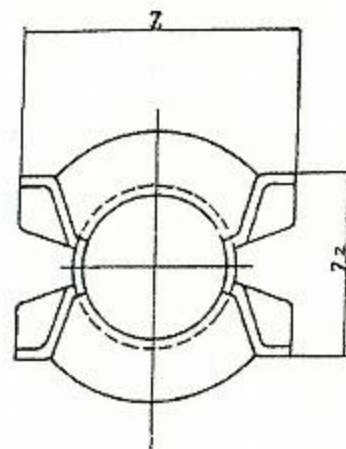
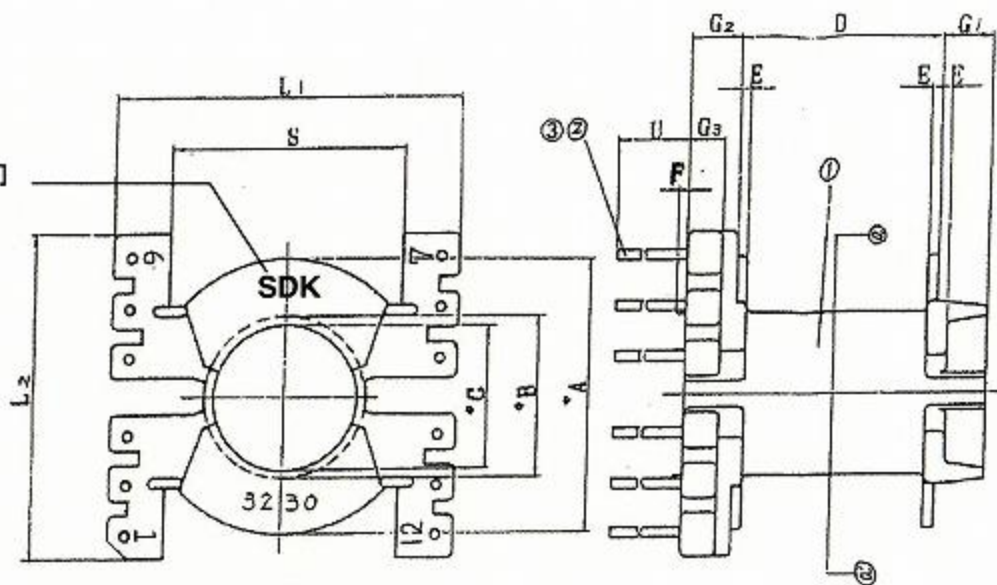
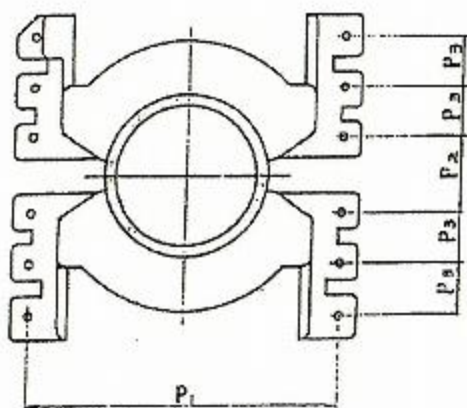


△01
SDK刻印



② - ②



記号	寸法(mm)
A	26.6+0.05,-0.45
B	16.0±0.15
C	14.0±0.15
D	20.9+0.05,-0.45
E	(1.0)
F	(1.0)
G1	(5.4)
G2	(5.0)
G3	(3.5)
L1	(34.0)
L2	(32.0)
P1	(30.48)
P2	(7.62)
P3	(5.08)
S	(22.85)
U	(11.0)
Z1	(26.6)
Z2	(17.5)

構成部品	①ホビン	ポリフェニレン サルファイド樹脂	名称	BPQ32/30-0112DSFR		
	②端子	リン青銅線(φ0.8)	図番	SDK-DS-041		
	③メッキ	Sn(鉛フリー)	日付	2011/7/11	Rev	01